TMYTEK 稜研科技

〈财经周报-全球财经趋势〉

5G 连网装置高成长 台湾新创小虾米技术卡位 2021/01/17 05:30



棱研创立仅 6 年多,在 5G 毫米波领域实力已在专业期刊及国际市场上被看见,创办人张书维认为以「1+1〉2」结合台湾资通讯供应链,吻仔鱼群游将可发挥巨大影响力。(编译杨芙宜摄)编译杨芙宜/特译



棱研一开始锁定毫米波射频开发工具包 BBox,协助学术单位、通讯芯片、天线、手机或物联网装置业者缩短研发时间和成本,加快开发 5G 毫米波装置。 ②(编译杨芙宜摄)

随着高通推出支持新一代 5G 毫米波行动芯片、更多电信商推出毫米波覆盖的通讯地区。市场预估, 迄 2023 年 5G 连网装置将可超过 10 亿个, 成长速度优于 4G。台湾新创公司棱

TMYTEK 稜研科技

研科技 (TMYTEK) 共同创办人张书维分析, 5G 商用市场是一个 niche market (利基市场), 2022 年至 2023 年将是毫米波高频 5G 量产时刻,将比现行 5G 低频的 sub-6GHz 频段需要更多小型基地台,台湾可发展 5G、以「独特技术」做小型基地台,从硬件加上软件,就「不怕被抄袭」。

技术独特 不怕被抄袭

台湾在 5G 供应链具有世界级制造实力,为如棱研这样的台湾新创公司提供了战略优势,可专注在研发设计。在地理位置上,台湾邻近日本等重要市场,并提供进一步拓展美欧市场的良好基础。棱研正和国际厂商合作,透过其「全球毫米波开发者大会」,期把台湾打造成「5G 生态系」的顶尖毫米波技术基地,以「技术开发方面」重新定义 5G 设备。

美国科技新闻媒体 TechCrunch 报导,台湾成立仅 6 年多的新创公司 5G 毫米波 (mmWave)测试解决方案商棱研科技 (TMYTEK)已在国际舞台崭露头角,推出全球首创毫米波开发工具包、毫米波「秒级」自动化量测解决方案、天线封装模块,成功打入日本电信市场、台湾资通讯大厂及欧美研究机构,还正携手台湾制造业者建构「完整 5G 生态链」,抢攻 5G基地台国际商机,准备和诺基亚、爱立信、三星、华为等传统电信设备大厂竞争。

与传统电信设备大厂竞争

棱研是毫米波专业杂志「Microwave Journal」去年评选全球 20 大毫米波厂商之一,和日本大厂村田制作所成为亚洲入榜仅有的两家公司。张书维受访表示,公司 2020 年已加入国际大型电信公司创立的 5G 开放架构网络联盟「O-RAN」,为准备进军基地台业务布局。

2018 年成立的 O-RAN 基于开源和开放理念,由 AT&T 等多家国际电信业者发起,近年来美国大力推动,期以打破中国华为主导 5G 网络设备市场。电信商在 O-RAN 架构下,可采用不同供货商软、硬件,模块化建构网络,不需如过去软硬件设备都来自同一家供货商。

台湾首家加入 O-RAN 的电信业者是中华电信,供应链如广达、台达电旗下达创、纬颖、中磊、启碁、华硕旗下亚旭等服务器及网通设备厂也都加入,放眼 5G 开放架构网络商机。棱研是 O-RAN 组织内少数的新创公司,未来希望直接洽谈电信业者,一起制定基地台等规格。棱研今年目标锁定 5G RU AiP (基地台模块),将携手台湾制造厂商能量、包括制造合作伙伴英业达等,抢进电信营运商开放网络架构 O-RAN 供应链。

大厂不来 小厂不多

棱研切入 5G 毫米波行动通讯市场,一开始锁定毫米波射频开发工具包 BBox,协助学术单位、通讯芯片、天线、手机或物联网装置业者缩短研发时间和成本,加快开发 5G 毫米波装置。此一独特性利基市场「大厂不会进来、小规模业者也很少」,让其迅速打开国际知名度,包括日本 KDDI、软银、富士通、台湾网通厂智易、封测大厂日月光,以及欧美研究机构。例如,夏威夷大学将以此套件开发雷达、研究昆虫迁徙,还有学者以该工具在电机电子工程师协会(IEEE)发表研究论文。

5G 商用化实务痛点之一在于「缺乏自动化量产测试工具」,如何缩短测试时间、精准量测、 并降低测试成本,成为突破瓶颈的关键。中华精测先前已发表 5G OTA(空中传输)半导体

TMYTEK 稜研科技

测试方案,其他各大测试仪器大厂也都竞相宣布解决方案,以改善传统 OTA 测试方案如紧缩场天线量测系统(CATR)以机械转盘、人工拿取导致耗时、需大空间、插拔接头造成损耗等缺点。

技术具市场竞争力

棱研和台湾半导体自动化设备大厂鸿劲精密策略结盟,独家首创的「电子式扫描」OTA 测试解决方案 XBeam,「用波束量波束」来测量 5G 毫米波,已申请了 35 项专利,去年 11 月现场实测 XBeam 机台,不到 3 秒即可完成一片 2x4 天线数组模块,并可有效抓出瑕疵芯片模块,提升量产品管效能,连封测大厂日月光的人员都惊艳称该技术极具市场竞争力。

创业前 2 年时资本额仅台币 300 万至 400 万元, 棱研迄今已锐变为有 50 多位员工、8 成订单来自海外的 5G 毫米波软硬件设计整合商, 近期才宣布完成 A+轮(第 3 轮)策略投资, 在制造伙伴英业达和国发会领投下, 顺利募集台币 3 亿元。TechCrunch 报导, 这使棱研总募资金额来到约 1330 万美元(近 4 亿台币)。

吸引日商上门合作

棱研天线封装 AiP(Antenna in Package)模块,把射频主动组件与数组型天线整合到单一封装内,瞄准基地合与行动装置的需求,已吸引日本特殊陶业(NGK/NTK)找上门合作。张书维认为,若能以「1+1〉2」结合台湾 ICT(资通讯)供应链业者、壮大 5G 生态系,这是吻仔鱼群游可追上高通、打 5G 国际杯的潜力基础。②

